



京鼎精密科技

先進設備科技 整合領航者

法人說明會

2021/12/10

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

- 公司介紹

陳鎮福

發言人

- 營運成果

- 營運展望

- 問答時間

邱耀銓

總經理

陳鎮福

發言人

成立時間：2001/4/26

資本額：8.78億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療影像診斷設備製造及設計服務

榮耀與里程碑：

- | | |
|-----------|--|
| 2001 | 公司設立 |
| 2002 | 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產 |
| 2015 | TWSE 掛牌上市 |
| 2016 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」 |
| 2017 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及「全球服務快速發展優良表現獎」 |
| 2018 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」 |
| 2019/2020 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」 |
| 2020 | 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎 |

上海松江廠區-2005(銷售/製造)



- 製程設備系統集成
- 特殊製程

江蘇昆山廠區-2002(製造)



- 關鍵零部件
- 能源設備系統集成

San Jose & Austin-2001(銷售/客戶服務)



- 行銷/客戶服務
- 國際採購

南京子公司-2020(銷售)

竹南營運總部-2002(銷售/研發/製造)



- 關鍵備品耗材
- 半導體自動化設備

竹南二廠-2022(銷售/製造)



- 關鍵備品耗材
- 戰略擴充

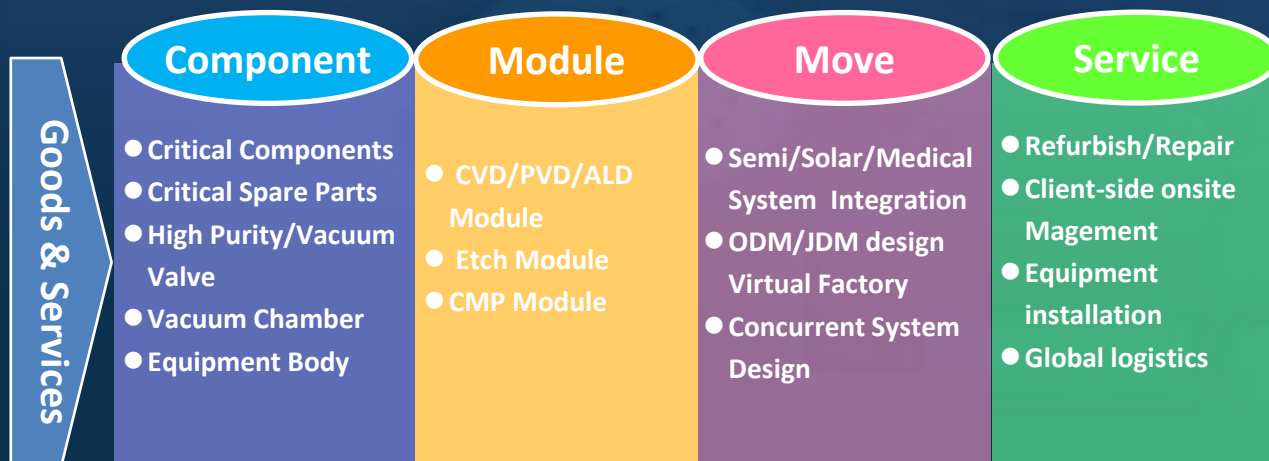
●：京鼎現在據點

●：京鼎未來擴充據點

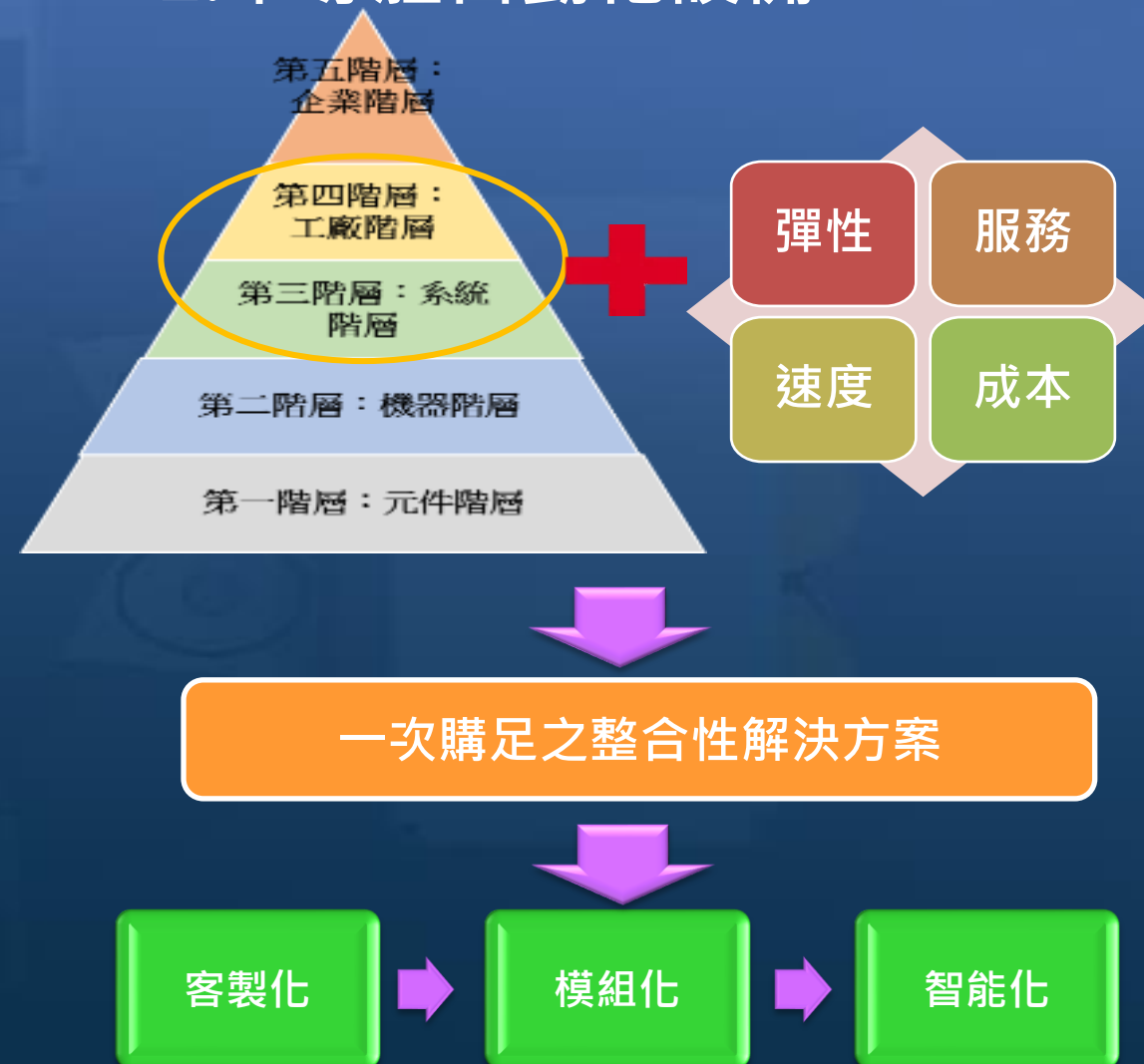
1. 半導體前段製程設備



垂直整合製造服務營運模式



2. 半導體自動化設備



- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關
設備生命週期
製造服務

半導體廠自動化
設備自主研發

- 設備開發(非製程類)
 - 先進製程微污染防治方案
 - 晶圓AOI檢測設備
 - 氮氣倉儲系統
 - 晶圓移載搬送自動化

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

設備及關鍵部件
再生循環經濟

醫療設備開發及
製造服務

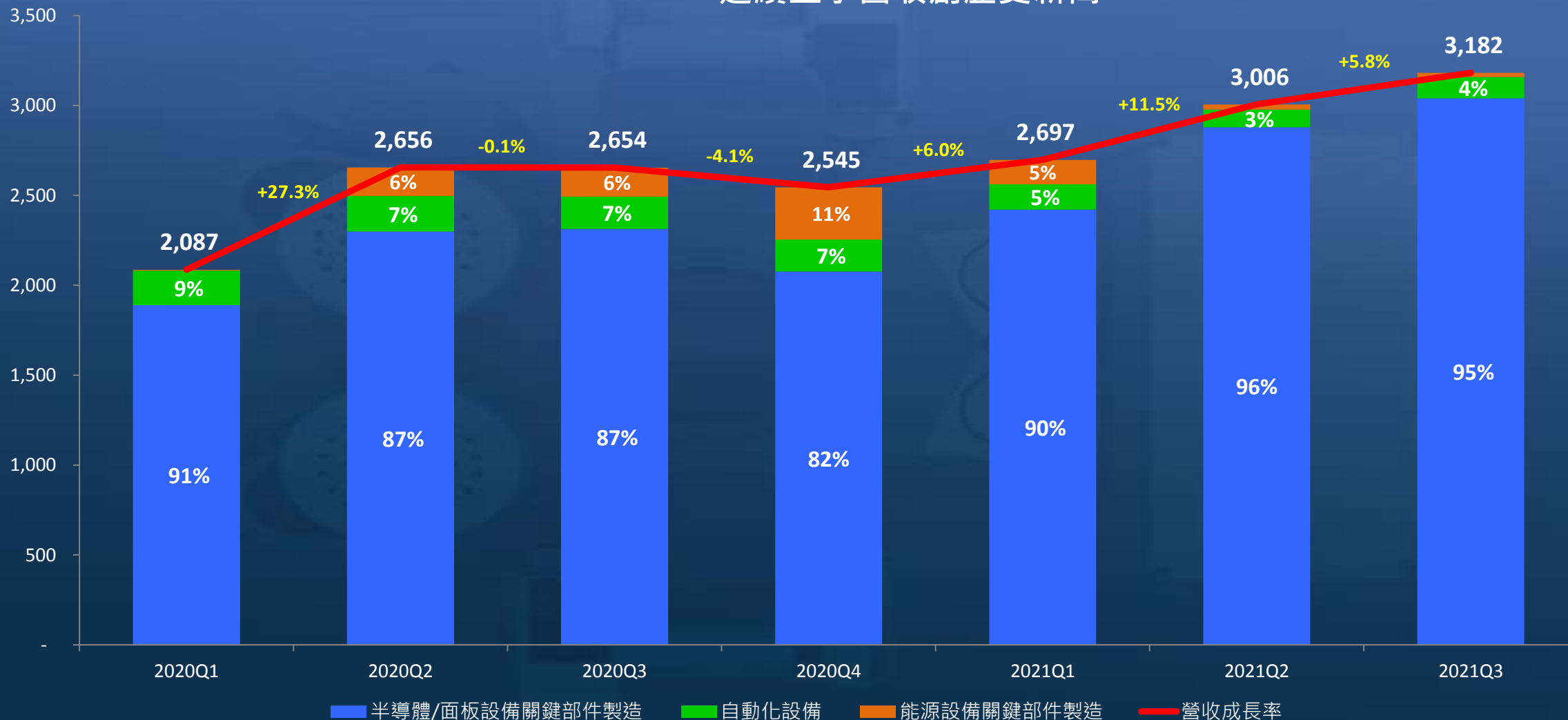
- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備

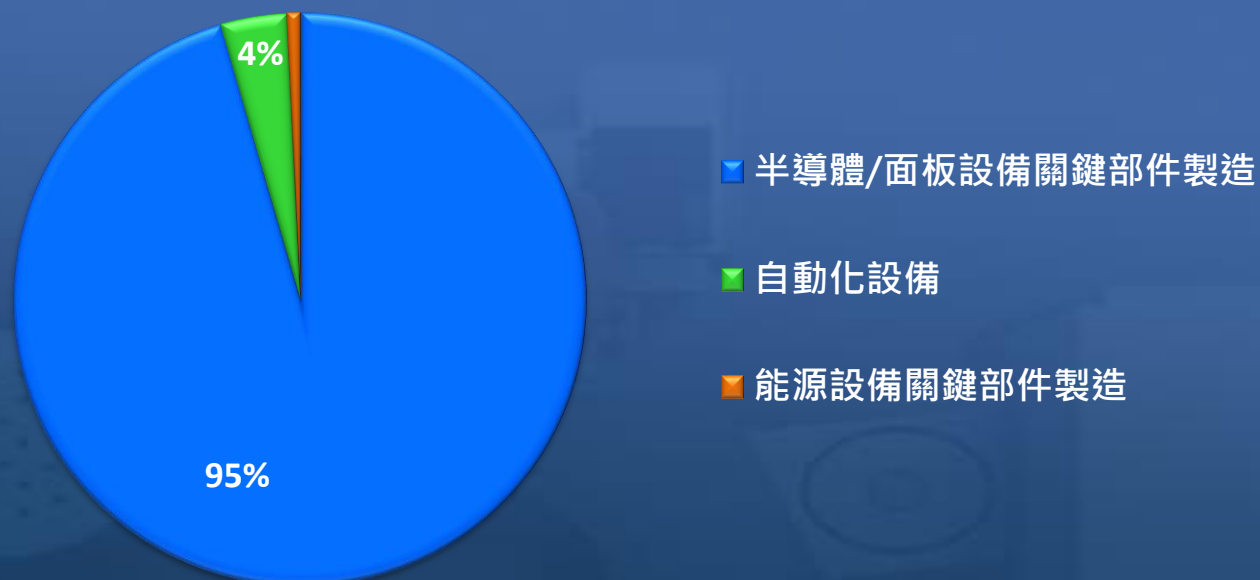
單位：新台幣百萬元

	3Q21		2Q21		QoQ%	3Q20		YoY%
營業收入淨額	3,182	100.0%	3,006	100.0%	5.8%	2,654	100.0%	19.9%
營業毛利	834	26.2%	818	27.2%	-1.0 pts	679	25.6%	+0.6 pts
營業費用	(294)	(9.2%)	(262)	(8.7%)		(231)	(8.7%)	
營業淨利	540	17.0%	556	18.5%	-1.5 pts	448	16.9%	+0.1 pts
營業外損益	(8)	(0.3%)	(83)	(2.8%)		(22)	(0.8%)	
稅前淨利	532	16.7%	473	15.7%	+1.0 pts	426	16.1%	+0.6 pts
本期淨利	436	13.7%	408	13.6%	+0.1 pts	333	12.5%	+1.2 pts
歸屬予：								
母公司股東	429		401		7.0%	333		28.8%
基本每股盈餘(元)	4.88		4.57			4.03		
加權平均流通在外股數(百萬股)	87.77		87.67			82.74		

單位：新台幣百萬

連續三季營收創歷史新高





半導體/面板設備關鍵部件製造

單位：百萬

+6% QoQ
+31% YoY



單位：百萬

自動化設備

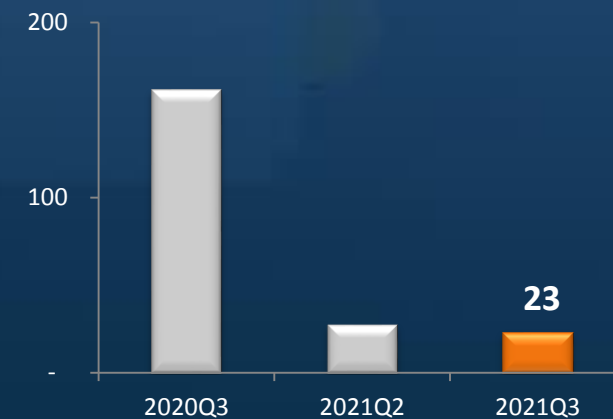
+20% QoQ
-33% YoY



能源設備關鍵部件製造

單位：百萬

-18% QoQ
-86% YoY



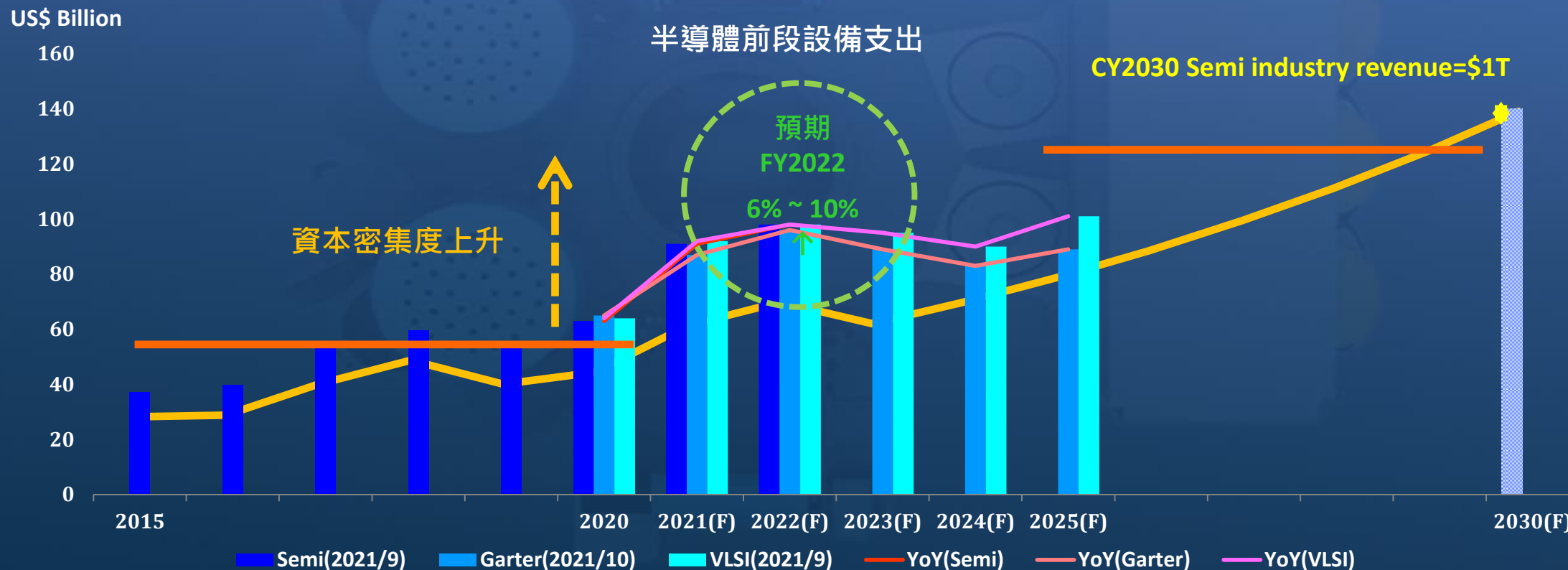
單位：新台幣百萬元

	3Q21		2Q21		3Q20	
現金及約當現金	6,469	50%	6,716	53%	3,453	40%
應收帳款	1,614	13%	1,324	11%	1,069	12%
存貨	2,199	17%	1,972	16%	1,691	20%
長期投資	496	3%	552	4%	613	7%
不動產、廠房及設備	1,760	14%	1,597	13%	1,474	17%
資產總計	12,942	100%	12,591	100%	8,649	100%
應付帳款	1,814	14%	1,838	15%	1,270	15%
應付公司債	1,893	15%	1,903	15%	995	12%
流動負債	3,355	26%	3,775	30%	3,496	41%
負債總計	5,908	46%	5,996	48%	3,680	43%
股東權益總計	7,034	54%	6,595	52%	4,969	57%
重要財務指標						
平均收現天數	42		41		40	
平均銷貨天數	85		88		80	
平均付現天數	66		75		62	
淨營運現金週期天數	61		54		58	
流動比率(倍)	3.11		2.69		1.81	

單位：新台幣百萬元	1-3Q21	1-3Q20
期初現金	6,283	2,978
營運活動之現金流入	521	1,014
現金股利	(613)	(331)
資本支出	(394)	(83)
銀行借款淨變動	322	(21)
存入保證金	280	-
長期投資	69	(109)
應付公司債		
投資與其他	1	5
期末現金	6,469	3,453
自由現金流量*	127	931

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

- Semi預估2021年半導體設備支出成長44%約918億美元，帶動今年營收成長
- 資本密集度上升
 1. 在5G、AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、eV(電動車)及資料中心等應用下，帶動晶片需求
 2. 全球晶圓大廠持續擴建半導體產能
 3. 各國政府將半導體視為戰略產業，推出政策激勵，建立自主半導體供應鏈
- 三家研調機構對2022年半導體設備支出表達正向看法，預估明年半導體前段設備支出約6%~10%的成長



Data Source: SEMI(2021/9), Gartner(2021/10), VLSI(2021/9), IBS, WSTS

京鼎

QoQ



YoY



=

半導體/面板設備關
鍵部件製造

QoQ



YoY



+

自動化設備

QoQ



YoY



+

能源設備關鍵部件
製造

QoQ



YoY



- 大陸昆山子公司9月底配合當地政府限電措施對公司營運未造成重大影響
- 產能擴充，京鼎董事會通過資本預算案

廠區	產品	投資內容	董事會日期	投資金額
昆山廠	關鍵零部件	購置設備	2021/06/30	RMB 1.02億
			2021/11/10	RMB 1.74億
上海廠	模組設備	購置設備(含法規遵循)	2021/11/10	RMB 0.39億
竹南二廠	關鍵備品耗材	建置廠房(含購置設備)	2021/11/10	NTD 24.18億

- 董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股，私募額度不超過8,800,000股(不超過股本10%)，股東臨時會訂為12/30

Q&A



京鼎精密科技

Thanks for
your attention

先進設備科技 整合領航者 (3413.TT)